Annexe 3 RC : Cadre de réponse environnemental pour la fourniture de 25 wafers CMOS 200mm comportant un réseau d'interconnexion sur SI et un jeu de 7 masques B26-02389-VD

1. Réduction de l'impact environnemental des masques et wafers

Le CEA souhaite pouvoir évaluer la prise en compte par les soumissionnaires de l'impact environnemental de la fourniture de wafers et de masques destinés au CEA-Leti.

Le soumissionnaire développe sa stratégie pour lesdites fournitures autour de 3 axes en complétant le tableau ci-dessous :

Impact cible	**Levier identifié**	**Engagement clair du soumissionnaire pour réduire cet impact**	**Indicateur de suivi des leviers pour réduire l'impact sur l'environnement et/ou justificatif de l'engagement**
Gestion de l'eau	Préciser l'origine de l'eau utilisée, le volume estimé de consommation pour la fabrication des fournitures objet du marché	Quelles mesures spécifiques comptez-vous mettre en œuvre pour limiter la consommation d'eau pour la fabrication des fournitures (ex : technologie à faible consommation)?	Indiquez les objectifs sur lesquels vous vous engagez :
Sources d'énergies	Pouvez-vous indiquer le poids des sources d'énergies utilisées pour la fabrication (électricité, gaz naturel,…)	Quelles mesures spécifiques comptez-vous mettre en œuvre pour limiter la consommation d'énergie pour la fabrication des fournitures ?	Indiquez les objectifs sur lesquels vous vous engagez :
Emballage et recyclage	Disposez-vous d'un système pour optimiser l'emballage de la fourniture ? Avez-vous mis en place un système de recyclage/gestion des déchets ?	Si oui, comment procédez-vous ? Si oui, indiquez quel serait le process de recyclage en cas de défaillance des wafers et des masques ?	Indiquez les objectifs sur lesquels vous vous engagez :

2. Autres mesures pertinentes pour lesquelles le soumissionnaire souhaite s'engager